

NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD

CEI  
IEC  
1182-1

Première édition  
First edition  
1994-08

---

---

**Cartes imprimées – Description et transmission  
de données informatiques –**

**Partie 1:**

Descriptif de carte imprimée sous forme numérique

**Printed boards – Electronic data description  
and transfer –**

**Part 1:**

Printed board description in digital form

© CEI 1994 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE XD

For price, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue

## SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS .....	10
Articles	
1 Domaine d'application .....	14
2 Références normatives .....	14
3 Termes et définitions .....	16
3.1 Enregistrement des annotations .....	16
3.2 Enregistrement des commentaires .....	16
3.3 Enregistrements composés .....	16
3.4 Bloc informations/données (DIM) .....	16
3.5 Couche de données .....	16
3.6 Enregistrement de données .....	16
3.7 Donnée de référence .....	16
3.8 Élément .....	18
3.9 Champ .....	18
3.10 Enregistrement général .....	18
3.11 Ensemble de tâches .....	18
3.12 Enregistrements de lignes .....	18
3.13 Forme modale .....	18
3.14 Enregistrement de paramètre .....	18
3.15 Enregistrement de point .....	18
3.16 Couche physique .....	18
3.17 Enregistrement .....	18
3.18 Enregistrements de définition de sous-programme .....	20
3.19 Enregistrement d'appel de sous-programme .....	20
4 Exigences générales .....	20
4.1 Hiérarchie des données .....	20
4.2 Types d'enregistrement de base .....	22
4.3 Enregistrement de format .....	24
4.4 Descriptifs d'ensemble de données .....	28
4.5 Données d'orientation .....	28
4.6 Moyens de transfert et formats des données .....	32
5 Enregistrement de paramètres .....	34
5.1 Paramètre JOB (voir figure 5-1) .....	34
5.2 Paramètre FORM (voir figure 5-2) .....	36
5.3 Paramètre CODE (voir figure 5-3) .....	38
5.4 Paramètre DIM (bloc informations/données) (voir figure 5-4) .....	42
5.5 Paramètre UNITS (voir figure 5-5) .....	44

## CONTENTS

	Page
FOREWORD .....	11
Clause	
1 Scope .....	15
2 Normative references .....	15
3 Terms and definitions .....	17
3.1 Annotation record .....	17
3.2 Comment record .....	17
3.3 Composite records .....	17
3.4 Data Information Module (DIM) .....	17
3.5 Data layer .....	17
3.6 Data record(s) .....	17
3.7 Datum reference .....	17
3.8 Feature .....	19
3.9 Field .....	19
3.10 General record .....	19
3.11 Job set .....	19
3.12 Line record(s) .....	19
3.13 Modal form .....	19
3.14 Parameter record .....	19
3.15 Point record .....	19
3.16 Physical layer .....	19
3.17 Record .....	19
3.18 Subroutine definition record .....	21
3.19 Subroutine call record .....	21
4 General requirements .....	21
4.1 Data hierarchy .....	21
4.2 Basic record types .....	23
4.3 Record format .....	25
4.4 Data set descriptions .....	29
4.5 Data orientation .....	29
4.6 Transfer media and data formats .....	33
5 Parameter records .....	35
5.1 Parameter JOB (see figure 5-1) .....	35
5.2 Parameter FORM (see figure 5-2) .....	37
5.3 Parameter CODE (see figure 5-3) .....	39
5.4 Parameter DIM (Data Information Module) (see figure 5-4) .....	43
5.5 Parameter UNITS (see figure 5-5) .....	45

Articles	Pages
5.6 Paramètre TITLE (voir figure 5-6) .....	46
5.7 Paramètre NUM (voir figure 5-6) .....	46
5.8 Paramètre REV (voir figure 5-6) .....	48
5.9 Paramètre LANG (voir figure 5-7) .....	50
5.10 Paramètre TOL (voir figure 5-8) .....	52
5.11 Paramètre SCALE (voir figure 5-9) .....	58
5.12 Paramètre LAYER (voir figure 5-10) .....	60
5.13 Paramètre IMAGE (voir figure 5-11) .....	64
5.14 Paramètre FAB (voir figure 5-15) .....	70
5.15 Paramètre AREA (voir figure 5-17) .....	82
6 Enregistrements de commentaires (voir figure 6-1) .....	86
6.1 Jeu de caractères autorisé .....	86
6.2 Utilisation de fins de blocs .....	88
6.3 Enregistrements de commentaires utilisant des caractères 2 octets (voir figure 6-2) .....	88
7 Format d'enregistrement de données .....	90
7.1 Généralités .....	90
7.2 Zone de descriptif de code d'opérations (voir tableau 7-2) .....	92
7.3 Zone de description d'élément (FDA) .....	100
7.4 Zone de description d'emplacement (LDA) (colonnes 31 à 72) .....	104
7.5 Colonnes non affectées (ne s'applique qu'aux formats d'enregistrements fixes) .....	108
8 Exigences pour les enregistrements LINE .....	110
8.1 Codes d'opérations (voir 7.2) .....	114
8.2 Zone FDA .....	116
8.3 Définition du champ LDA (colonnes 31 à 72) .....	124
8.4 Colonnes non affectées (colonnes 73 à 80) .....	124
9 Exigences s'appliquant aux enregistrements POINT .....	124
9.1 Définition de code d'opérations (colonnes 1 à 3) .....	124
9.2 Zone de description d'élément (FDA) (colonnes 4 à 30) .....	126
9.3 Définition de champ LDA (colonnes 31 à 72) .....	132
9.4 Colonnes non affectées (colonnes 73 à 80) .....	132
10 Exigences s'appliquant aux enregistrements d'ANNOTATIONS .....	132
10.1 Codes d'opérations (colonnes 1 à 3) (voir 7.2) .....	132
10.2 Zone de description d'élément (FDA) (colonnes 4 à 30) .....	134
10.3 Définition du champ «LDA» (colonnes 31 à 72) .....	140
10.4 Enregistrements de suivi (colonnes 4 à 72) .....	142
10.5 Colonne non affectée (colonnes 73 à 80) .....	142

Clause	Page
5.6 Parameter TITLE (see figure 5-6) .....	47
5.7 Parameter NUM (see figure 5-6) .....	47
5.8 Parameter REV (see figure 5-6) .....	49
5.9 Parameter LANG (see figure 5-7) .....	51
5.10 Parameter TOL (see figure 5-8) .....	53
5.11 Parameter SCALE (see figure 5-9) .....	59
5.12 Parameter LAYER (see figure 5-10) .....	61
5.13 Parameter IMAGE (see figure 5-11) .....	65
5.14 Parameter FAB (see figure 5-15) .....	71
5.15 Parameter AREA (see figure 5-17) .....	83
6 Comment records (see figure 6-1) .....	87
6.1 Allowable character set .....	87
6.2 Use of end-of-record .....	89
6.3 Comment records utilizing 2-byte characters (see figure 6-2) .....	89
7 Data record format .....	91
7.1 General information .....	91
7.2 Operation code description area (see table 7-2) .....	93
7.3 Feature Description Area (FDA) .....	101
7.4 Location Description Area (LDA) (columns 31-72) .....	105
7.5 Unassigned columns (applies to fixed record formats only) .....	109
8 Requirements for LINE records .....	111
8.1 Operation codes (see 7.2) .....	115
8.2 FDA area .....	117
8.3 LDA field definition (columns 31-72) .....	125
8.4 Unassigned columns (columns 73-80) .....	125
9 Requirements for POINT records .....	125
9.1 Operation code definition (columns 1-3) .....	125
9.2 Feature Description Area (FDA) (columns 4-30) .....	127
9.3 LDA field definition (columns 31-72) .....	133
9.4 Unassigned columns (columns 73-80) .....	133
10 Requirements for ANNOTATION records .....	133
10.1 Operation codes (columns 1-3) (see 7.2) .....	133
10.2 Feature Description Area (FDA) (columns 4-30) .....	135
10.3 "LDA" field definition (columns 31-72) .....	141
10.4 Continuation records (columns 4-72) .....	143
10.5 Unassigned columns (columns 73-80) .....	143

Articles	Pages
11 Exigences s'appliquant aux enregistrements de définition SUBROUTINE .....	142
11.1 Définition de code d'opérations (colonnes 1 à 3) .....	146
11.2 Zone de description d'éléments (FDA) (colonnes 4 à 30) .....	150
11.3 Définition de champ LDA .....	152
11.4 Colonnes non affectées (colonnes 73 à 80) .....	154
12 Enregistrements de sous-programme CALL .....	158
12.1 Définition de code d'opérations (colonnes 1 à 3) .....	158
12.2 Zone de description d'élément (colonnes 4 à 30) .....	162
12.3 Définition LDA (colonnes 31 à 72) .....	166
13 Bibliothèque d'éléments et jeu de caractères ANSI ASCII .....	168
13.1 Désignation des faces primaire et secondaire .....	168
13.2 Bibliothèques d'éléments standards – séries D2000 et D3000 .....	170
13.3 Bibliothèque d'éléments standards – série D4000 .....	170
13.4 Bibliothèque de formes spéciales .....	170
13.5 Jeu de caractères acceptable .....	170

Tableaux

4-1 Définition des couches physiques .....	32
4-2 Définition de caractères spéciaux .....	32
5-1 Codes langages machine .....	40
5-2 Corrélation entre les enregistrements .....	44
5-3 Codes des unités «CUST» .....	44
5-4 Codes des niveaux de révision des normes CEI/IPC .....	52
5-5 Applications de tolérances .....	56
5-6 Codes d'échelle .....	58
5-7 Codes matériau et épaisseur .....	74
5-8 Codes du paramètre AREA .....	82
7-1 Zones majeures des enregistrements de données .....	90
7-2 Descriptif de codes d'opérations .....	94
7-3 Codes d'opérations de la colonne 1 .....	98
7-4 Champs FDA .....	100
7-5 Sommaire des champs FDA (format fixe) .....	103
8-1 Signification des champs LDA enregistrement LINE pour les codes d'opération colonne 2 .....	110
9-1 Enregistrement POINT Codes d'opérations colonne 2 .....	124
9-2 Options de métallisation .....	130
9-3 Forme d'élément .....	132
10-1 Résumé de champ FDA pour les enregistrements ANNOTATION .....	136
10-2 Code P .....	138
10-3 Description de code de rotation pour les enregistrements ANNOTATION .....	140
11-1 Options de champ LDA pour sous-programmes .....	152
12-1 Définition des coordonnées LDA pour une reproduction linéaire .....	158
12-2 Définition des coordonnées LDA pour une reproduction rotative .....	162
13-1 Jeu de caractères acceptable .....	190

Clause	Page
11	Requirements for SUBROUTINE definition records ..... 143
11.1	Operation code definition (columns 1-3) ..... 147
11.2	Feature Description Area (FDA) (columns 4-30) ..... 151
11.3	LDA field definition ..... 153
11.4	Unassigned columns (columns 73-80) ..... 155
12	Subroutine CALL records ..... 159
12.1	Operation code definition (columns 1-3) ..... 159
12.2	Feature Description Area (columns 4-30) ..... 163
12.3	LDA definition (columns 31-72) ..... 167
13	Feature libraries and ANSI ASCII character set ..... 169
13.1	Primary and secondary side designations ..... 169
13.2	Standard feature libraries – D2000 and D3000 series ..... 171
13.3	Standard feature library – D4000 series ..... 171
13.4	Special shape library ..... 171
13.5	Allowable character set ..... 171

#### Tables

4-1	Physical layer definitions ..... 33
4-2	Special character definition ..... 33
5-1	Native language codes ..... 41
5-2	Record inter-relationships ..... 45
5-3	Codes for "CUST" units ..... 45
5-4	Codes for revision levels of IEC/IPC standards ..... 53
5-5	Tolerance applications ..... 57
5-6	Scale codes ..... 59
5-7	Material and thickness codes ..... 75
5-8	Area parameter codes ..... 83
7-1	Major areas of data records ..... 91
7-2	Operation code descriptions ..... 95
7-3	Column 1 operation codes ..... 99
7-4	FDA fields ..... 101
7-5	FDA fields summary (fixed format) ..... 103
8-1	LINE record LDA fields significance for column 2 operation codes ..... 111
9-1	POINT record column 2 operation codes ..... 125
9-2	Plating options ..... 131
9-3	Feature shape ..... 133
10-1	FDA field summary for ANNOTATION records ..... 137
10-2	P code ..... 139
10-3	Rotation code description for ANNOTATION records ..... 141
11-1	LDA field options for subroutine ..... 153
12-1	LDA co-ordinate definitions for linear replication ..... 159
12-2	LDA co-ordinate definitions for rotary replication ..... 163
13-1	Allowable character set ..... 191

Articles	Pages
<b>Figures</b>	
4-1 Hiérarchie des données dans un ensemble de tâches .....	22
4-2 Vue de câblage de la carte imprimée .....	30
5-1 Paramètre JOB .....	36
5-2 Paramètre FORM .....	38
5-3 Paramètre CODE .....	40
5-4 Paramètre DIM .....	42
5-5 Paramètre UNITS .....	46
5-6 Paramètres TITLE, NUM, REV .....	48
5-7 Paramètre LANG .....	50
5-8 Paramètre TOL .....	54
5-9 Paramètre SCALE .....	60
5-10 Paramètre LAYER .....	62
5-11 Paramètre IMAGE .....	64
5-12 Exemple 1: IMAGE positive (les éléments sombres montrent les zones non conductrices) .....	66
5-13 Exemple 2: format IMAGE négative (les zones non conductrices sont transparentes) ..	66
5-14 Zone élément négatif .....	68
5-15 Paramètre FAB .....	72
5-16 Coupe transversale de la carte .....	78
5-17 Paramètre AREA (zone) .....	84
6-1 Exemples d'enregistrements de commentaires (les flèches illustrent les fins de blocs) .	88
6-2 Exemple d'utilisation de caractères de contrôle dans les enregistrements de commentaires .....	90
8-1 Interpolation linéaire et circulaire .....	112
8-2 Zone «peinte à l'intérieur» .....	112
8-3 Contours de pièces .....	112
8-4 Echantillon d'imprimé d'ordinateur (contient quelques erreurs) .....	119
8-5 Définition du code de style de ligne .....	122
10-1 Codes d'orientation de texte «0» à «7» .....	144
11-1 Définition de forme pour les codes «2» et «4» colonne 2 de sous-programme .....	148
11-2 Champs LDA de dimensions d'une forme spéciale .....	156
12-1 Exemple de cellules à plusieurs niveaux associés à un problème complexe .....	161
12-2 Format d'enregistrement SUBROUTINE pour une reproduction linéaire .....	162
12-3 Exemple de reproduction linéaire de sous-programmes de dessin complexe .....	168
12-3a Codage pour la figure 12-3: reproduction linéaire .....	172
12-4 Reproduction rotative – Calcul des emplacements résultants .....	174
13-1 Désignation des côtés primaire et secondaire .....	176
13-2 Bibliothèque d'éléments standards des séries D2000 et D3000 .....	178
13-3 Bibliothèque d'éléments standards de la série D4000 .....	180
13-4a Bibliothèque des formes spéciales CEI .....	182
13-4b Bibliothèque des formes spéciales CEI .....	184
13-4c Bibliothèque des formes spéciales CEI .....	186
13-4d Bibliothèque des formes spéciales CEI .....	188
Annexe A – Résumé des formats d'enregistrement de la CEI 1182-1 .....	193

Clause	Page
<b>Figures</b>	
4-1 Hierarchy of data in a job set .....	23
4-2 Printed board viewing .....	31
5-1 Parameter JOB .....	37
5-2 Parameter FORM .....	39
5-3 Parameter CODE .....	41
5-4 Parameter DIM .....	43
5-5 Parameter UNITS .....	47
5-6 Parameter TITLE, NUM, and REV .....	49
5-7 Parameter LANG .....	51
5-8 Parameter TOL .....	55
5-9 Parameter SCALE .....	61
5-10 Parameter LAYER .....	63
5-11 Parameter IMAGE .....	65
5-12 Example 1: Positive IMAGE (dark features show non-conductive areas) .....	67
5-13 Example 2: Format for negative IMAGE (non-conductive areas are transparent) .....	67
5-14 Negative feature zone .....	69
5-15 Parameter FAB .....	73
5-16 Dielectric cross-section .....	79
5-17 Parameter AREA .....	85
6-1 Examples of comment records (arrows illustrate end-of-record) .....	89
6-2 Example of use of control characters in comment records .....	91
8-1 Linear and circular interpolation .....	113
8-2 Area "paint-in" .....	113
8-3 Part outlines .....	113
8-4 Sample computer printout (contains some errors) .....	119
8-5 Line style code definition .....	123
10-1 Text orientation codes "0" – "7" .....	145
11-1 Shape definitions for subroutine column-2 codes "2" and "4" .....	149
11-2 LDA fields for special shape dimensions .....	157
12-1 Example of multilevel cells associated with a complex problem .....	161
12-2 SUBROUTINE record format for linear replication .....	163
12-3 Example of linear repeat of complex pattern subroutines .....	169
12-3a Coding for figure 12-3: Linear repeat .....	173
12-4 Rotary replication – Calculation of resultant locations .....	175
13-1 Primary and secondary side designation .....	177
13-2 Standard feature library – D2000 and D3000 series .....	179
13-3 Standard feature library – D4000 series .....	181
13-4a IEC special shape library .....	183
13-4b IEC special shape library .....	185
13-4c IEC special shape library .....	187
13-4d IEC special shape library .....	189
Annex A – Summary of IEC 1182-1 record formats .....	193

# COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

## CARTES IMPRIMÉES – DESCRIPTION ET TRANSMISSION DE DONNÉES INFORMATIQUES –

### Partie 1: Descriptif de carte imprimée sous forme numérique

#### AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

La Norme internationale CEI 1182-1 a été établie par le comité d'études 52 de la CEI: Circuits imprimés.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote	Procédure des Deux Mois	Rapport de vote
52(BC)363	52(BC)374	52(BC)384	52(BC)393

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

L'annexe A est donnée uniquement à titre d'information.

Les concepts détaillés dans la présente norme peuvent être complétés par des descriptions définies dans d'autres normes CEI associées. Il est prévu de mettre au point une famille de normes applicables à diverses structures d'enregistrement.

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

---

**PRINTED BOARDS – ELECTRONIC DATA DESCRIPTION  
AND TRANSFER –**
**Part 1: Printed board description in digital form**

## FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.

International Standard IEC 1182-1 has been prepared by IEC technical committee 52: Printed circuits.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months' Rule	Report on voting	Two Months' Procedure	Report on voting
52(CO)363	52(CO)374	52(CO)384	52(CO)393

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the reports on voting indicated in the above table.

Annex A is for information only.

The concepts detailed in this standard may be supplemented by descriptions defined in other companion IEC Standards. It is the intention that a family of standards be developed with applicability for various record formats.

La redondance des données sera maintenue à un niveau minimal par l'emploi de normes associées fournissant les descriptifs appropriés en fonction de l'utilisation des données. La corrélation entre les normes et les structures d'enregistrement à définir est indiquée ci-dessous:

<i>Publication de la CEI</i>	<i>Publication IPC équivalente</i>	<i>Descriptif d'enregistrement</i>
1182-1	D-350	Enregistrements dessins modèles
1182-1	D-350	Enregistrements descriptifs de carte
1182-2	DG-395	Guide pour les descriptifs numériques
1182-3	D-351	Enregistrements schémas de principe
1182-3	D-351	Enregistrements dessins gabarit
1182-3	D-351	Enregistrements schémas de montage
1182-3	D-351	Enregistrements schémas de pièces diverses
1182-4	D-352	Enregistrements descriptifs électriques
1182-4	D-352	Enregistrements nomenclature des matériels
1182-5	D-354	Bibliothèque des enregistrements descriptifs
1182-6	D-355	Enregistrements descriptifs d'assemblage
1182-7	D-356	Enregistrement d'essais électriques des cartes nues
1182-8	D-353	Information d'essai automatique

à l'étude

La présente norme est équivalente à l'IPC-D-350, révision D de juillet 1992.

Data redundancy shall be kept to a minimum by using companion standards for appropriate data descriptions, depending upon the use of the data. The following shows the correlation between standards and record formats that are to be defined:

<i>IEC publication</i>	<i>Equivalent IPC publication</i>	<i>Record description</i>
1182-1	D-350	Artwork records
1182-1	D-350	Board description records
1182-2	DG-395	Guide for digital descriptions
1182-3	D-351	Schematic drawing record
1182-3	D-351	Master drawing records
1182-3	D-351	Assembly drawing records
1182-3	D-351	Miscellaneous part drawing records
1182-4	D-352	Electrical description records
1182-4	D-352	Part lists records
1182-5	D-354	Library description records
1182-6	D-355	Assembly description records
1182-7	D-356	Bare boards electrical test description records
1182-8	D-353	Automatic test information

This standard is equivalent to ANSI IPC-D-350, revision D of July 1992.

## CARTES IMPRIMÉES – DESCRIPTION ET TRANSMISSION DE DONNÉES INFORMATIQUES –

### Partie 1: Descriptif de carte imprimée sous forme numérique

#### 1 Domaine d'application

La présente norme détermine les structures d'enregistrements utilisées pour décrire les circuits imprimés et comprend les détails suffisants quant aux exigences relatives à l'outillage, la fabrication et les essais. Ces structures peuvent être utilisées pour la transmission d'informations entre le concepteur du circuit imprimé et les moyens de fabrication. Les enregistrements sont également utiles lorsque le cycle de fabrication comprend des procédés assistés par ordinateur et des machines à commande numérique.

Les informations peuvent être utilisées à des fins d'interprétation manuelle ou numérique. Les données peuvent être exprimées soit en unités anglaises soit en unités SI.

#### 2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent les dispositions valables pour la présente partie de la CEI 1182. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes des accords fondés sur la présente partie de la CEI 1182 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer en éditions les plus récentes des documents normatifs ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des normes internationales en vigueur à un moment donné.

CEI 194: 1988, *Termes et définitions concernant les circuits imprimés*

ISO/IEC 646: 1991, *Traitement de l'information – Jeu ISO de caractères codés 7 éléments pour l'échange d'informations* (publié actuellement en anglais seulement)

Institut pour les circuits électroniques d'interconnexions et d'assemblage (IPC)<sup>1)</sup>

IPC-D 325: *Documentation pour la fabrication des cartes imprimées*

Institut national américain de normalisation (American National Standards Institute)<sup>2)</sup>

ANSI X3.4: *Code pour échange d'information*

ANSI X3.12: *Normalisation des structures d'enregistrement sur les sous-programmes*

ANSI X3.22: *Bande magnétique enregistrée pour échange de données*

ANSI X3.39: *Bande magnétique enregistrée*

ANSI X3.54: *Bande magnétique enregistrée*

Département de la défense (Department of Defense)<sup>3)</sup>

MIL-W-T-0051: 1971, *Traitement des données électroniques, bande magnétique*

1) *Pour obtenir des documents, écrire à:* IPC, 7380 North Lincoln Ave., Lincolnwood, IL 60646, USA.

2) *Pour obtenir des documents, écrire à:* American National Standards Institute, 1430 Broadway, New York, NY 10018, USA.

3) *Pour obtenir des documents, écrire à:* Standardization Documents Order Deck, Building 4D, 700 Robbins Ave., Philadelphia, PA 19111-5094, USA.

# PRINTED BOARDS – ELECTRONIC DATA DESCRIPTION AND TRANSFER –

## Part 1: Printed board description in digital form

### 1 Scope

This standard specifies record formats used to describe printed board products with detail sufficient for tooling, manufacturing and testing requirements. These formats may be used for transmitting information between a printed board designer and a manufacturing facility. The records are also useful when the manufacturing cycle includes computer-aided processes and numerically controlled machines.

The information can be used for both manual and for digital interpretation. The data may be defined in either English or SI units.

### 2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 1182. At the time of publication, the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this part of IEC 1182 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 194: 1988, *Terms and definitions for printed circuits*

ISO/IEC 646: 1991, *Information technology – ISO 7-bit coded character set for information interchange*

The Institute for interconnecting and packaging electronic circuits (IPC)<sup>1)</sup>

IPC-D 325: *End product documentation for printed boards*

American National Standards Institute<sup>2)</sup>

ANSI X3.4: *Code for information interchange*

ANSI X3.12: *Subroutine record format standardization*

ANSI X3.22: *Recorded magnetic tape for information interchange*

ANSI X3.39: *Recorded magnetic tape*

ANSI X3.54: *Recorded magnetic tape*

Department of Defense<sup>3)</sup>

MIL-W-T-0051: 1971, *Tape, electronic data processing*

---

1) *To obtain documents, write to:* IPC, 7380 North Lincoln Ave., Lincolnwood, IL 60646, USA.

2) *To obtain documents, write to:* American National Standards Institute, 1430 Broadway, New York, NY 10018, USA.

3) *To obtain documents, write to:* Standardization Documents Order Desck, Building 4D, 700 Robbins Ave., Philadelphia, PA 19111-5094, USA.